

長庚科技大學健康產業科技研究所學位論文口試保密同意書

茲緣於簽署人將參與長庚科技大學（以下稱「本校」）_____學院_____系（所/中心）於中華民國□□年□□月□□日□□時假（口試地點）之學位論文口試審查，本論文為□碩士／□博士論文，其係本校（系／所）指導教授（姓名）之指導學生（姓名）之論文題目：_____，因審查之需而由本校及揭露方（包含但不限於指導學生）處知悉或持有該論文所涉之「研發成果」及「機密性資料」（以下稱機密資訊）等與智慧財產權有關之法定權利或商業利益。

所謂「研發成果」係包括專利、著作權、積體電路佈局、營業秘密、電腦軟體、專門技術（know-how）及其他技術資料等智慧財產權。

所謂「機密性資料」係指一切商業上、技術上或生產上尚未公開之秘密，或一般商業及法律觀念，應視為機密之物品、文件及資料等，包括但不限於論文口述內容以及相關書面、圖樣、電腦或磁碟片檔案、錄音、錄影帶或光碟片資料檔案等，凡簽署人自本校或揭露方因上揭論文口試所取得、知悉或接觸的一切資訊均屬之。

簽署人瞭解本論文口試可能涉及提出專利申請之機密資訊，並同意對參與本論文口試所接觸到之機密資訊保守秘密，除本校事前書面同意、機密資訊已公開發行、專利專責機關公開機密資訊外，將以善良管理人之注意程度保證嚴守保密之義務，絕不以任何方式使機密資訊洩漏或使第三人知悉與取得。

指導學生同意將依相關規定辦理延後公開本論文，包括紙本、電子檔或其他表現形式，以履行本書所訂之保密義務。

凡因本同意書而生爭議時，雙方同意先本誠信原則磋商之，磋商不成時，均同意以臺灣臺北地方法院為第一審管轄法院。

此致

長庚科技大學 暨 揭露方
簽署人：

口試委員 (正楷親簽)	任職單位	職稱
列席人員		
口試學生姓名	(系_所)	聯絡電話